

# 2007 - 2008年世界集成电路产业发展研究年度总 报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2007 - 2008年世界集成电路产业发展研究年度总报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2801828018.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：15000元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

研究领域：微处理器、存储器、模拟电路、逻辑电路、涉及厂商：Intel、Samsung、TI、Toshiba、TSMC、ST、Renesas、AMD、SMIC、NXP等报告推荐2007年全球半导体市场销售同比2006年增长不到4%，半导体分立器、传感器、模拟器件表现不佳，出现一定程度的负增长。IDM厂商积极向轻晶圆厂转移，寻求代工厂商外协合作；合作创新是发展之路；私募资金大步进入半导体领域……，所有这一切意味着集成电路产业依旧充满不断创新和变数。从区域竞争格局来看，由于持续的电子信息制造业转移以及本地强大的市场需求，亚太市场继续保持全球第一的增长态势，占全球比重约达50%。从产品应用来看，PC市场、通讯市场需求依旧是最大的两大应用领域，不过消费电子、汽车电子等细分应用市场渐旺。从产业形态来看，产业分工进一步趋于细化和产业国际转移不断深化，产业集群效应日益显著。面对竞争与市场的变化和挑战，发布的《2007 - 2008年世界集成电路产业发展研究年度总报告》，将帮助政府、业界厂商、投资者、产业人士更精确地把握全球集成电路产业发展规律、更深入地梳理应用价值迁移轨迹——更加深入、翔实的产业研究数据。基于对集成电路产品应用的深度研究，提供对产业结构、产品结构、区域竞争结构、产业链结构等多个角度产品变化的生动描绘，明晰发展方向。更加全面、深刻的品牌竞争分析。从细分市场格局、竞争策略等多个维度总结企业成败得失，评点市场领先要素。更加科学、完整的未来发展预测。建立在各重点细分市场上的建模回归与专家校验，并与相关产业环节进行关联分析，确保给出有价值的趋势分析与定量预测结果。报告框架目录主要结论重要发现一、2007年世界集成电路产业发展概述(一) 发展现状 1、产业规模 2、产业结构 3、产品技术(二) 主要特征(三) 发展热点二、2007年世界主要国家和地区集成电路产业发展概要(一) 总体状况(二) 美国(三) 欧盟(四) 日本(五) 韩国(六) 中国(七) 中国台湾(八) 主要国家集成电路产业国际竞争力评价三、世界集成电路产业链分析(一) 产业链结构 1、设计业 2、芯片制造业 3、封装测试业(二) 产业链分析 1、设计业 2、芯片制造业 3、封装测试业四、2007年世界集成电路市场竞争格局分析(一) 市场发展现状 1、市场规模 2、产品结构(二) 微器件市场 1、总体状况 2、市场竞争格局(三) 存储器市场 1、总体状况 2、市场竞争格局(四) 逻辑电路市场 1、总体状况 2、市场竞争格局(五) 模拟电路市场 1、总体状况 2、市场竞争格局五、2007年世界集成电路重点企业发展评述(一) 总体概括(二) INTEL 1、经营业绩 2、市场与产品策略(三) SAMSUNG 1、经营业绩 2、市场与产品策略(四) TI 1、经营业绩 2、市场与产品策略(五) STMICROELECTRONICS 1、经营业绩 2、市场与产品策略(六) TOSHIBA 1、经营业绩 2、市场与产品策略(七) RENESAS 1、经营业绩 2、市场与产品策略(八) AMD 1、经营业绩 2、市场与产品策略(九) NXP 1、经营业绩 2、市场与产品策略(十) 台积电 1、经营业绩 2、市场与产品策略(十一) 中芯国际 1、经营业绩

2、市场与产品策略六、影响2008 - 2012年世界集成电路产业发展的主要因素(一)  
有利因素(二) 不利因素七、2008 - 2012年世界集成电路产业趋势分析(一)  
合作创新是发展之路(二) 产品内涵将日趋丰富(三)  
IC设计业与与终端客户间距离的距离将近一步拉近(四)  
新工艺、新材料的应用将影响摩尔定律的未来(五)亚洲市场将继续扮演主要力量，拉丁美洲、东欧、中东及非洲市场将发挥重要作用八、2008 - 2012年世界集成电路产业发展预测(一)  
产业规模与产品结构预测(二)  
细分市场发展预测九、2008 - 2012年世界集成电路产业重点投资领域(一) 通信芯片(二)  
汽车电子(三) 模拟器件(四) 手机芯片(五) 高分辨率电视芯片表目录  
2001 - 2007年世界半导体市场分类产品销售情况  
2001 - 2007年世界半导体市场分类产品销售增长率  
2000 - 2007年世界IC芯片市场分类产品销售额  
2001 - 2007年世界IC芯片市场分类产品销售额增长率  
2007年全球五大无晶圆厂IC设计公司排名 2007年全球5大封装公司排名  
全球25大半导体供货商排名 2007年全球前10大半导体厂商资本支出  
2008 - 2012年世界集成电路分类产品市场预测.....图目录  
2000 - 2007年世界半导体销售额规模 2000 - 2007年世界半导体销售年增长率  
2006 - 2007年世界半导体产业季销售规模及增长  
2004 - 2007年半导体产品按季度统计库存量  
2004 - 2007年半导体产业按季度统计产能利用率情况  
2005 - 2007年世界各主要国家与地区半导体市场销售额  
2007年排名前十位公司所占市场份额 2006年排名前十位公司所占市场份额  
2008—2012年世界集成电路市场规模及增长率预测.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2801828018.html>